

## 概述

HM9706 是一个导通电阻为  $180\text{m}\Omega$  的 30V 过压保护器 (OVP)。内部过电压阈值为 6.1V，内部过流阈值为 1.7A。

HM9706 由电荷泵、功率 MOSFET、电压基准、门驱动器和一些逻辑和保护模块组成 HM9706。

对输入浪涌的反应非常快，在  $0.1\mu\text{s}$  以内关闭开关，可承受电压峰值高达 35V。采用 SOT23-3L/SOT23-6/DFN2X2-6L 封装。

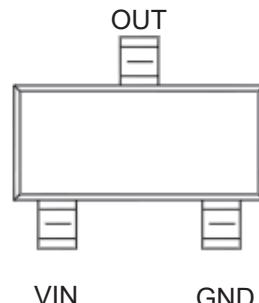
## 特性

- 35V耐压
- $180\text{ m}\Omega$ 导通电阻
- 输入OVP反应时间 $0.1\mu\text{s}$
- SCP和OTP保护

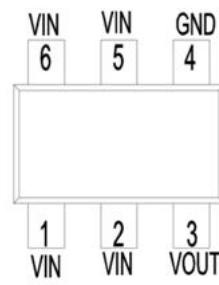
## 应用

- 所有输入直流电源插拔的电气设备
- 电子烟
- 汽车摄像头
- 手机

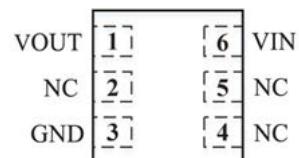
## 封装



SOT23-3L

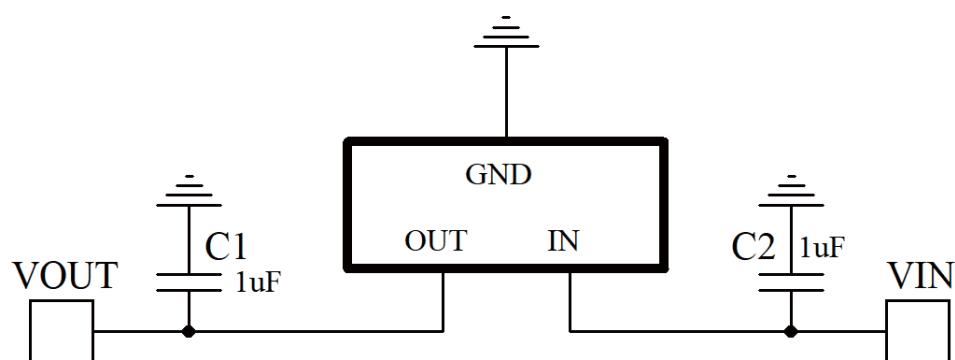


SOT23-6

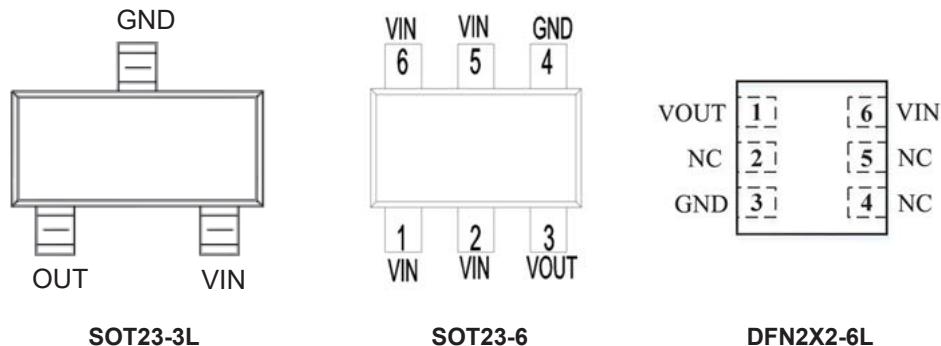


DFN2X2-6L

## 典型应用电路



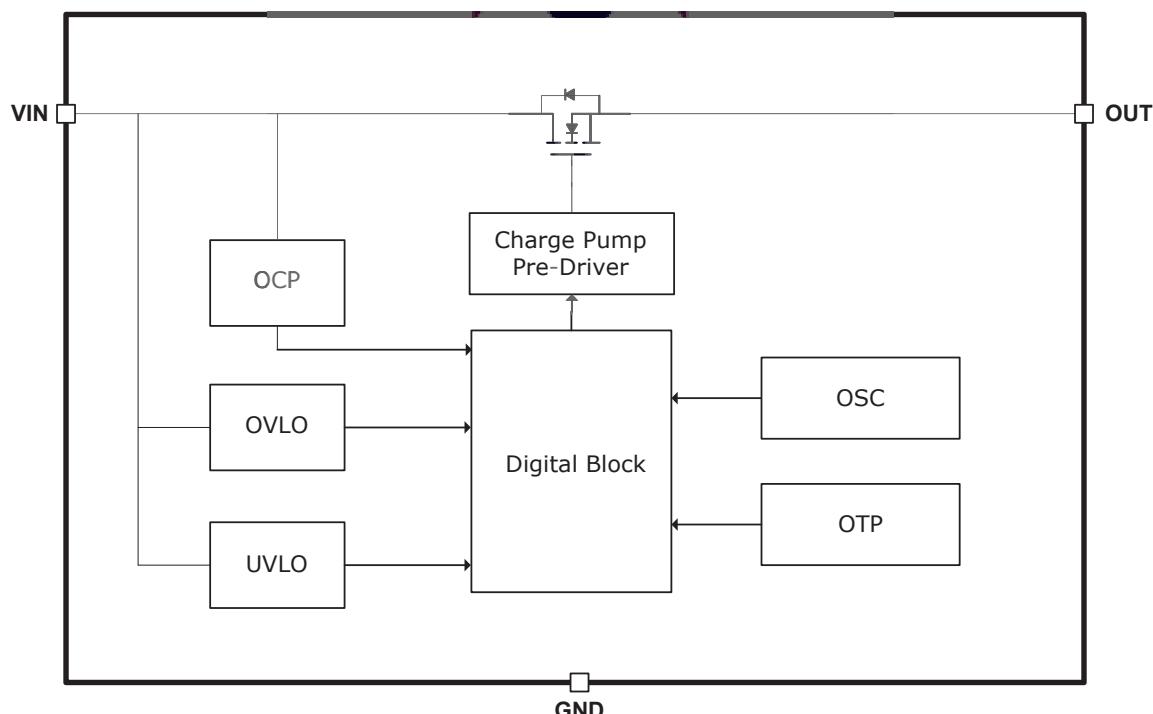
### 引脚配置



### 引脚描述

引脚名称	引脚序号	引脚功能
OUT	1	输出引脚，接一个 $1\mu F$ 电容旁路到地。
VIN	2	电源输入引脚，接一个 $1\mu F$ 电容旁路到地。
GND	3	接地引脚。

### 功能框图



### 绝对最大额定值<sup>(1)</sup>

IN, OUT.....	-0.3V ~35V	封装热阻
ESD 保护等级		$\Theta_{JA}^{(2)}$ .....160°C/W
人体放电模式.....	$\pm 3KV$	$\Theta_{JC}^{(3)}$ .....40°C/W
机器放电模式.....	200V	引脚温度(焊接, 10s).....+260°C
		工作温度.....-40°C ~ +85°C
		储存温度.....-65°C ~ +150°C

(1). 绝对最大额定值是指超过该值则器件的耐用性有可能受损.

(2). 100 mm<sup>2</sup>, 1 oz 单面铺铜 PCB板测试值。

(3). PIN4 (VIN) 塑封体表面测试值。

### 电气特性<sup>(1)</sup>

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入范围		3.6		30	V
UVLO			3.5		V
UVLO hys			0.8		V
OVP	VIN 上升	5.8	6.1	6.4	V
OVP 迟滞			0.25		V
t <sub>DEB</sub>	Time from 3.5V<V <sub>IN</sub> <V <sub>OVLO</sub> to V <sub>OUT</sub> =10% of V <sub>IN</sub>		10		ms
t <sub>ON</sub>	R <sub>L</sub> =100Ω, C <sub>L</sub> =22uF, V <sub>OUT</sub> from 10%V <sub>IN</sub> to 90%V <sub>IN</sub>		0.25		ms
t <sub>ON-ALL</sub>	Time from 3.5V<V <sub>IN</sub> <V <sub>OVLO</sub> to V <sub>OUT</sub> =90% of V <sub>IN</sub>		12		ms
t <sub>OFF-RES</sub>	V <sub>IN</sub> >V <sub>OVLO</sub> to V <sub>OUT</sub> stop rising		100		ns
R <sub>on</sub>	VCC=5V, Iout=1A		180		mΩ
I <sub>OPC</sub>	最大输出电流		1.7		A
I <sub>short</sub>	短路电流		200		mA
I <sub>q</sub>	待机电流, IN 和 Vcc < OVP 电压		150		μA
热关断阈值	温度上升		155		°C

## 典型性能特征

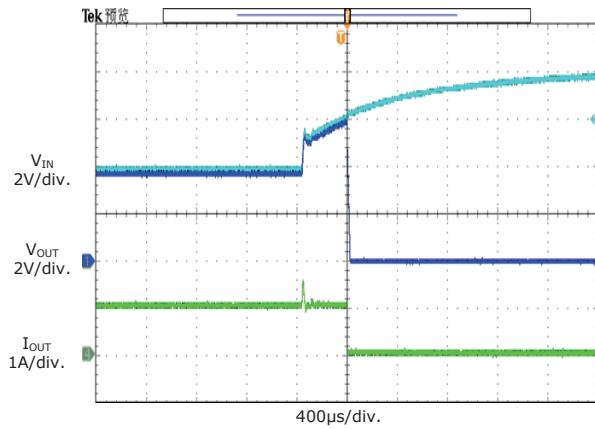


图 1. 过压保护特性

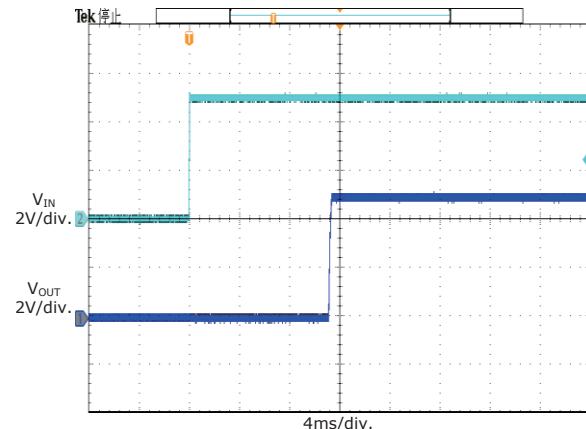


图 2. 启动状态

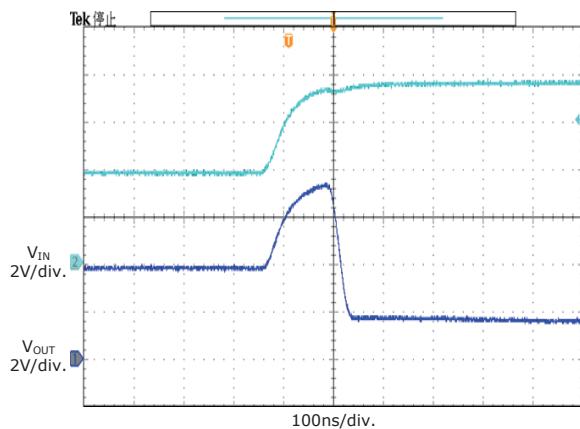


图 3. 进入 OVP 消隐时间

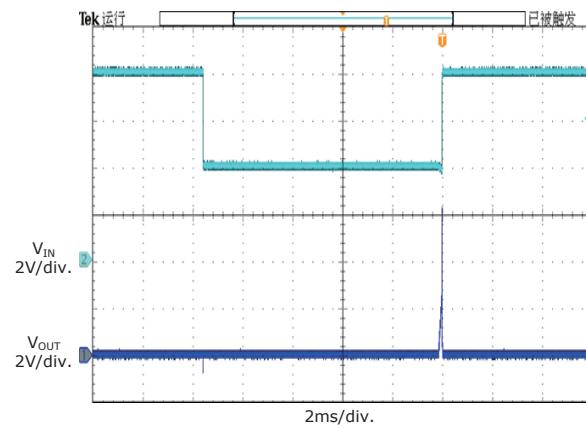


图 4. 退出 OVP 消隐时间